# MARK AND METHOD FOR ALIGNMENT FOR PATTERN EXPOSURE, AND ALIGNER

Patent number:

JP2002305139

**Publication date:** 

2002-10-18

Inventor:

**USHIYAMA FUMIAKI** 

Applicant:

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international:

H01L21/027; G01B11/00; G03F7/20; G03F9/00

- european:

Application number:

JP20010107947 20010406

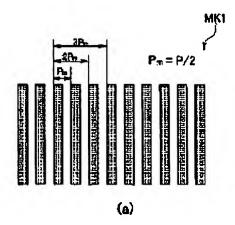
Priority number(s):

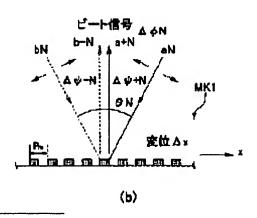
JP20010107947 20010406

Report a data error here

#### Abstract of JP2002305139

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mark and a method for alignment for pattern exposure and an aligner where the alignment accuracy is enhanced at low cost, without deterioration in the space efficiency in mark placement. SOLUTION: An aligning method utilizing heterodyne interference method is adopted, and an alignment marks MK1 on a wafer are so designed that a minimum pitch Pm of the alignment marks is smaller than the pitch P of the conventional alignment marks. The aligner is so constituted that alignment light beams (two beams) are projected at an angle, variable controlled in correspondence with the pitch Pm. Variations in the phase of a beat signal, which act as alignment signal, are detected as a value higher, as compared with conventional cases.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(川)特許出願公開番号 特開2002-305139 (P2002-305139A)

(43) 公曜日 平成14年16日18日(2002-10-18)

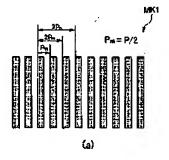
						(43)23DE	H *	成14年1	0月18	E (2002	. 10. 18)
(51) Int.CL?		織別記号		F I				ラーマコード(参考)			
HOIL	21/027			G0	l B	11/00			G	2 F 0	6 B
G01B	11/00			G 0	3 F	7/20		521	L	5 F 0	46
GO3P	7/20	5 2 1				9/00			н		
	9/00			HOIL 21/30				5 2 2 D			
							525R				
			審查商求	未商求	請	対項の数5	OL	(全 7	夏)	最終	質に続く
(21)出顧番号		特顧2001-107947(P2001-107947)		(71)出廢人 000002369							
						セイコ	ーエブ	ソン株ま	会社		
(22)出版日		平成13年4月6日(2001.46)						西新宿 2			<del>}</del>
			(72) 発明者 华山 文明		文明						
				長野県諏訪市 ーエブソンダ (74)代理人 100095728			大和3丁目3番5号 セイコ				
							ソン様	試会社内			
							728				
						<b>弁理士</b>	上脚	雅誉	例	1名)	
										最終	質に続く

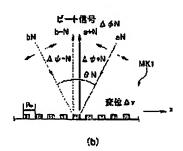
#### (54) 【発明の名称】 パターン爾光用位置合わせマーク及び位置合わせ方法及び爾光装置

### (57)【要約】

【課題】マーク配置スペース効率劣化なく、安価に位置 台わせ精度を向上させるバターン露光用位置合わせマー ク及び位置合わせ方法及び露光装置を提供する。

【解決手段】ヘテロダイン干渉法を利用した位置合わせ 方式を採用し、ウェハ上の位置合わせマークMK1は、 その最小ピッチP。を従来の位置合わせマークが持つビ ッチPより小さな値とする。そして、ビッチPaに対応 するように可変訓御された角度から位置合わせ光 (二光 束)を照射するように構成する。位置合わせ信号となる ビート信号の位相変化は従来に比べてより大きな値とし て検出される。





特開2002-305139

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヘテロダイン干渉法の位置合わせ方式を 利用するにあたり、入射角度を可変制御したそれぞれ二 光束の各位置合わせ光を照射するため回折エッジを配す るパターンに関し所定ピッチに加え少なくともこれより も小さいビッチを設定したことを特徴とするパターン露 光用位置合わせマーク。

【請求項2】 前記位置合わせ光が照射される回折エッ ジがx、y両方向共有するパターンを配設していること を特徴とする請求項1記載のバターン露光用位置合わせ 10 【0005】

【請求項3】 前記位置合わせ光が照射される回折エッ ジを有する互いに隣り合うパターンとのデューティー比 を変化させた構成となっていることを特徴とする語求項 1または2記載のバターン概光用位置合わせマーク。

【請求項4】 ヘテロダイン干渉法の位置合わせ方式を 利用するにあたり、回折エッジを配する位置合わせマー クに対し、それぞれ二光束の各位置合わせ光を入射角度 を可変制御して照射し、適当な位置合わせ信号を得るこ とを特徴としたパターン露光用位置合わせマークの位置 20 台わせ方法。

【 
間求項5 】 ヘテロダイン干渉法の位置合わせ方式を 利用する露光装置に関し、

回折エッジを配する位置合わせマークに対し、それぞれ 二光束の各位置合わせ光を入射角度を可変制御して照射 できるようにする制御機構と、

前記位置合わせ光の照射から得られる位置合わせ信号を リファレンス信号と比較して位相差を計算する信号処理 部と、を具備したことを特徴とする露光装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置製造に 係り、特に半導体ウェハへの集積回路のパターンを順次 重ねて露光していく際の重ね合わせ精度の向上を目的と したパターン露光用位置合わせマーク及び位置合わせ方 法及び露光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】LS!製造に必要な回路パターンは、複 数のレチクルパターンによって半導体ウェハに順次露光 影響光装置(図示せず)は、ウェハ上の被投影領域を次 々とずらしながら繰り返しパターンを投影露光する。こ れにより、半導体ウェハ内に所定個数分の集積回路チッ プ領域を取得する。

【0003】集積回路チップ領域どうしはスクライブラ イン領域を隔てて離間している。一般に、スクライブラ イン領域内には、露光すべき複数道類のパターンを合わ せ込む位置合わせマーク (アライメントマーク) が設け **られている。その他、製造上の製品検査または評価に関**  どのバターンも設けられる。

【0004】上述のように、集積回路チップ領域の一つ の領域に複数回のパターン認光が位置合わせマークに従 って重ね合わされる。この結果、露光パターンの重ね合 わせ(アライメント)誤差が生じることは周知である。 よって、露光の距離、ステージ位置等の適切な補正によ って位置合わせずれを許容範圍に追い込むことが重要で ある。そのためには位置合わせマークに従った位置合わ せ誤差を正確に把握する必要がある。

【発明が解決しようとする課題】図?は、従来のバター ン露光用位置合わせマーク及び位置合わせ方法の一例を 示す構成図である。ウェハ上の位置合わせマークMKに 対して、僅かに周波数の異なる(例えば△ f = 2 5 k H 2) 二光束 (例えばHe-Neレーザー) a, bを別々 の角度から斜めに照射する。このとき、二光束のなす角 (8)が次式を満足すると、一方の+1次回折光と他方 の-1次回折光が一致して重なる。

 $\sin (\theta/2) = n \cdot \lambda/P - (1)$ 

《P:マークピッチ、入:光の波長。n:回折次數 (=

【0006】との重なり合った光は、互いの周波数の差 を周波数とするビート(うなり)を生じさせ、これが位 置合わせ信号となる。回折格子としてのマークMKによ って回折した光の位相は、マーク位置(つまりウェハ位 置)に応じて変化し、その変化量(△Φη)は、回折次 数をn、マーク位置の移動量をAx、マークピッチをP として次式で表される。

 $\Delta \phi n = n \cdot 2\pi \cdot \Delta x / P \cdots (2)$ 

30 【0007】従って、±1次光によってできるビート信 号の位相変化量△Φは、(△Φ+1-△Φ-1)から次 式で表される。

 $\Delta \phi = 4\pi \cdot \Delta \times /P - \cdots (3)$ 

【0008】実際には、位置合わせ信号(ビート信号) は時間経過と共に変化している(周波数25 kH2)。 このため、ウェハの変位による位置合わせ信号の位相変 化を検出するには、基準となる信号(リファレンス信 号) が必要である。すなわち、リファレンス信号と位置 台わせ信号間の位相差の変化を測定する。

される。例えば、所定のレチクルがセットされた磁小板 40 【0009】ところで、位置合わせ信号の位相は、±π の範囲でしか検出できない(周期分のずれは検出できな い)ため、ウェハの位置ずれを予めまP/4以下に追い 込む必要がある。この追い込みは、別の位置合わせセン サーを用いて実施されるのが現状である。これにより、 位置合わせセンサーが複数になることによるシステムの 複雑化、高コスト化の懸念。また、マーク配置のスペー ス効率劣化が問題となる。

【①①10】さらに、位相差測定器の分解能は固定であ るため、この分解能を超える位相変化を検出することは る専用の構成(TEG(Test Elementary Group ))な 50 できず、位置合わせ精度の高精度化の支障となる。つま

特闘2002-305139

り、位相差測定器の分解能自体を上げる場合には高価な システムが必要となり、経済的ではない。

【0011】本発明は、上記のような事情を考慮してなされたもので、マーク配置のスペース効率を劣化させず、安価に位置合わせ精度の向上が実現できるパターン露光用位置合わせマーク及び位置合わせ方法及び露光装置を提供しようとするものである。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明に係るパターン選 光用位置合わせマークは、ヘテロダイン干渉法の位置合 10 わせ方式を利用するにあたり、入射角度を可変制御した それぞれ二光束の各位置合わせ光を照射するため回折エッジを配するパターンに関し所定ピッチに加え少なくと もこれよりも小さいピッチを設定したことを特徴とする。

【0013】上記本発明に係るパターン選光用位置合わせマークによれば、小さいビッチに対応した角度から位置合わせ光を照射し、位置合わせ信号となるビート信号を発生させる。これにより、ビート信号の位相変化は従来に比べてより大きな値として検出される。

【①①14】なお、マーク配置のスペース効率をより向上させるため、より位置合わせ信号の最適な信号情報を得るため、上記位置合わせ光が照射される回折エッジが収入する。さらに、上記位置合わせ光が照射される回折 合に対応してエッジを有する互いに繰り合うパターンとのデェーティー比を変化させた構成となっていることを特徴とする。 他方の一1次によるでは、ペテロダイン干渉法の位置合わせマークの位置合わせ方法は、ペテロダイン干渉法の位置合わせたが成るがあり、回折エッジを配する位置 1、2、3)合わせマークに対し、それぞれ二光束の各位置合わせた を周波数とする。 この23】を入射角度を可変制御して照射し、適当な位置合わせ信号を得ることを特徴とする。 この23】を周波数とする。

【0016】上記本発明に係るパターン露光用位置合わせマークの位置合わせ方法によれば、各位置合わせ光を入射角度を可変制御してマークに照射する。いっそう位置合わせ信号の最適な信号情報を得ることができると共に、マーク配置のスペース効率をより向上させる。

【①①17】本発明に係る露光装置は、ヘテロダイン干洗法の位置合わせ方式を利用する露光装置に関し、回折エッジを配する位置合わせマークに対し、それぞれ二光束の各位置合わせ光を入射角度を可変制御して照射できるようにする制御機構と、前記位置合わせ光の照射から得られる位置合わせ信号をリファレンス信号と比較して位相差を計算する信号処理部とを具備したことを特徴とナ2

【0018】上記本発明に係る露光装置によれば、制御 機構によって、いっそう位置合わせ信号の最適な信号情報を得ることができると共に、マーク配置のスペース効 率をより向上させる。 [0019]

【発明の実施の形態】図1(a),(b)は、本発明の 第1実施形態に係るパターン選光用位置合わせマーク及 び位置合わせ方法を示す構成図である。ヘテロダイン干 渉法を利用した位置合わせ方式を採用する。

【0020】ウェハ上の位置合わせマークMK1は、回 折エッジを有する互いに隣り合うパターンの最小ビッチ P.を前記図7で示した従来の位置合わせマークMKが 持つビッチPより小さな値とする。そして、ピッチP. に対応した角度から位置合わせ光(二光束)を照射し、 位置合わせ信号となるビート信号を発生させる。これに より、ビート信号の位相変化は従来に比べてより大きな 値として検出できる。

【0.021】図1(a)において、例えば位置合わせマークMK1のビッチ $P_n$ は、前記図7で示した従来の位置合わせマークMKが持つビッチ $P_0$ 1/2に設定されている( $P_n$ =P/2)。マークMK1内には $P_n$ の整数 N(1, 2, 3…)倍のビッチが含まれている。このような位置合わせマークMK1に対して僅かに周波数の異 20 なる(例えば $\Delta$ f=2.5kH $_2$ )二光束(例えばHe-Neレーザー)aN, bNを則々の角度から斜めに照射する(図1(b)を照)。

【0.022】図1(b)において、入射角 $\theta$ Nは、マークMK1のピッチP。、2P。、3P。の3種類である場合に対応して可変としている。このとき、二光束のなす角( $\theta$ N)が次式を満足すると、一方の+1次回折光と他方の-1次回折光が一致して重なる。

s in (θN/2) = λ/(N·P<sub>n</sub>) ····(4) (P<sub>n</sub>: マークピッチ (P/2) . λ: 光の液長、N: 1, 2, 3)

【0023】この重なり合った光は、互いの周波数の差を周波数とするビート(うなり)を生じさせ、これが位置合わせ信号となる。回新格子としてのマークMK1によって回折した光の位相は、マーク位置(つまりウェハ位置)に応じて変化し、その変化置(△→N)は、1次回折光の場合、マーク位置の移動置を△×、マークビッチをP。として次式で表される。

 $\Delta \psi N = 2\pi \cdot \Delta x / (N \cdot P_n) \quad \cdots \quad (5)$ 

【0.017】本発明に係る露光装置は、ヘテロダイン干 【0.024】従って、 $\pm 1$ 次光によってできるビート信 渉法の位置合わせ方式を利用する露光装置に関し、回折 40 号の位相変化量 $\Delta$   $\phi$  N は、 $(\Delta \psi + N - \Delta \psi - N)$  から次式 エッジを配する位置合わせマークに対し、それぞれ二光 で表される。

 $\triangle \phi N = 4 \pi \cdot \triangle x / (N \cdot P_n) \cdots (6)$ 

【0025】実際には、位置合わせ信号(ビート信号)は時間経過と共に変化している(周波数25kHz)。 このため、ウェハの変位による位置合わせ信号の位相変 化を検出するには、基準となる信号(リファレンス信号)が必要である。すなわち、リファレンス信号と位置 合わせ信号間の位相差の変化を測定する。

【0026】上記第1実施形態によれば、位置合わせマ 50 ークMK1の最小ピッチP。を従来の1/2(つまりP。

5/2/2005

(4)

特嗣2002-305139

=P/2)に設定する。マークMK1内にはPaの整数 N(1, 2, 3…)倍のビッチが含まれるため。一つの マークMK1で複数のピッチに対応でき、マーク配置時 のスペース効率が向上する。

【0027】例えば、位置合わせ光(二光泉)の入射角 (ON) を、マークピッチ2P。(=P) に対応する角 とするとき、従来と同じ構成でもって位置合わせが可能\*

 $\Delta \phi (N=1) = 4\pi \cdot \Delta x / 1 P_n = 8\pi \cdot \Delta x / P \cdots (7)$ 

よって、位相変化は従来(マークピッチがP)の2倍の 同じでも位相変化が2倍となって測定されるため、位相 差測定器の分解能を上げなくても位相差測定の精度を向 上させることができ、結局、位置合わせ精度が向上す ※

 $\Delta \phi (N=1) = 4\pi \cdot \Delta x / 3P_n = 8\pi \cdot \Delta x / 3P \cdots (8)$ 

【0031】よって、位相変化は従来(マークビッチが P) の2/3の値として検出される。従って、位置合わ せ前のウェハの位置ずれは従来(±P/4)の3/2倍 まで許容範囲となり、マージンが1.5倍に広がる。

【0032】これにより、別の位置合わせセンサーを用 いて予めウェハの位置ずれを追い込まなくても、マーク 20 〈第2実施形態に関しても同様〉。しかし、実際にはブ ピッテ3P。で追い込みを目的とする位置合わせを実施 し、その後、マークピッチP。または2P。で高請度な位 置合わせを実施できる。この結果、位置合わせセンサー が複数になることによるシステムの複雑化、高コスト化 の懸念は解消される。また、マーク配置スペースの向上 に寄与する。

【0033】なお、上記第1案施彩態では位置合わせマ ークMK 1の形状が図1 (a) に示すごとく一方向(y 方向)のみに回折エッジを有する縦長のスリット状回折 と対でx方向の回折エッジを有する債長のスリット状回 折絡子形態を別に配設する必要がある。この形態を避け るため、同一の位置合わせマーク内にx,y方向共に同 じビッチで配設された回折エッジを有する形態も考えら ns.

【① 034】図2は、本発明の第2実施形態に係るバタ ーン露光用位置合わせマークを示す構成図である。ウェ ハ上の位置合わせマークMK2は、x、y方向共に同じ ピッチで配列された回折エッジを有する形態である。こ するのではなく、同時に共有することが可能となる。

【りり35】上記位置合わせマークMK2においてもそ の最小ピッチP。を前記図7で示した従来の位置合わせ マークMKが持つピッチPより小さな値としてもよい。 これにより、ビッチP。に対応した角度から位置合わせ 光 (二光束)を照射し、位置合わせ倡号となるビート信 号を発生させる。これにより、ビート信号の位相変化は 従来に比べてより大きな値として検出できる。このよう に、1つの位置合わせマークMK2でx,y方向のマー \*である。

【0028】さらに、位置合わせ光(二光束)の入射角  $\{\theta N\}$  を、マークピッチP。(=P/2) に対応する 角とするとき、位置合わせ信号(ビート信号)の位相変 化は次式で表される。

[0029]

値として検出される。このように、ウェハの変位 $\Delta x$ が 10 【0.03.0】また、位置合わせ光(二光束)の入射角 (θN) を、マークピッチ3P。(=3P/2) に対応 する角とするとき、位置合わせ信号 (ビート信号)の位 相変化は次式で表される。

ス効率がいっそう向上する。

【りり36】ところで、前記した第1実施形態における 位置合わせマークMKIのライン幅(L)とスペース幅 (S)は、それぞれマークビッチの半分ずつ、つまりデ ューティー比(S/L)=1である構成が理想的である ロセスに起因して必ずしも(S/L)=1に一致すると は限らない。デューティー比(S/L)が変化すると、 1次回折光の強度も変化する。(S/L)の値によって は位置合わせ信号の強度が微弱となり、位置合わせ精度 の劣化を起こし兼ねない。このような疑念には次のよう に対処するとよい。

【0037】図3は、本発明の第3実施形態に係るパタ ーン翠光用位置合わせマークに対する位置合わせ方法を 示す構成図である。ウェハ上の位置合わせマークMK3 格子形態を表した。実際のマーク配置スペースにはこれ 30 は、前記図7で示した従来の位置合わせマークMKが待 つビッチPと同様として実能形態を示す。ここでもヘテ ロダイン干渉法を利用した位置合わせ方式を採用する。 【0038】図3に示すように、位置合わせ信号となる ビート信号を発生させるための二光束を±1次回折光に 固定せず、高次の回折光も選択して用いることができる ようにした。位置合わせマークMK3に対して僅かに周 波敷の異なる(例えば△ f = 25 k H z ) 二光東(例え はHe-Neレーザー)an, bnを別々の角度から斜 めに照射する。

れにより、x、y方向の位置合わせマークを別々に配置 40 【0039】とのとき、二光束のなす角(hetan)が次式 を満足すると、一方の+n次回折光と他方の-n次回折 光が一致して重なる。

 $\sin (\theta n/2) = n \cdot \lambda/P \cdots (9)$ 

(P:マークビッチ、入:光の波長 n:回折次数)

【0040】との重なり合った光は、互いの国波数の差 を周波数とするビート(うなり)を生じさせ、これが位 置合わせ信号となる。回折格子としてのマークMK3に よって回折した光の位相は、マーク位置(つまりウェハ 位置)に応じて変化し、その変化量(Δψn)は、回折 クを兼用できるため、位置合わせマーク配置時のスペー 50 次数をn、マーク位置の移動置をΔx.マークビッチを

(5)

特関2002-305139

Pとして次式で表される。

 $\Delta \phi \mathbf{n} = \mathbf{n} \cdot 2\pi \cdot \Delta \mathbf{x} / \mathbf{P} - (10)$ 

【0041】従って、±11次光によってできるビート信 号の位相変化量△Φn は、(△Φ+n-△Φ-n) から次式 で表される。

 $\Delta \phi n = 4 n \pi \cdot \Delta x / P \cdots (11)$ 

【0042】実際には、位置合わせ信号(ビート信号) は時間経過と共に変化している(周波数25kHz)。 このため、ウェハの変位による位置合わせ信号の位相変 化を検出するには、基準となる信号(リファレンス信 号) が必要である。すなわち、リファレンス信号と位置 台わせ信号間の位相差の変化を測定する。

【0043】上記第3実施形態の方法によれば、位置合 わせマークMK3のデューティー比が変化し、±1次回 折光の強度が低下したとしても、高次の回折光に切替え て位置合わせ信号(ビート信号)を得ることができる。 もちろん、位置合わせマークMK3においてもその最小 ピッチを前記第1実施形態同機、前記図7で示した従来 の位置合わせマークMKが持つピッチPより小さな値と 位置合わせマークを共有するものに第3実施形態の方法 を適用しても同様の効果が得られる。

【0044】さらに、位置合わせマークのデューティー 比(S/L)の変化により位置合わせ精度の劣化を起こ し兼ねない懸念に対する解消法として、その他次のよう な形態も考えられる。

【①①45】図4は、本発明の第4実能形態に係るパタ ーン翠光用位置合わせマークを示す構成図である。ウェ ハ上の位置合わせマークMK4は、前記図7で示した従 条の位置合わせマークMKが待つビッチPを固定したま 30 ま、マークのデューティー比(S/L)を連続的に変化 させた構成としている。このようなマークMK2に対し てヘテロダイン干渉法を利用した位置合わせ方法を採用

【①046】上記第4実能形態の構成によれば、位置合 わせマークMK4の形状が同一マーク内において積極的 にデヒューティー比(S/L)を変化させている。この ため、製造プロセスに起因してデヒューティー比が変化 したとしても位置合わせ信号が安定した強度で得られる デューティー比が必ずそのマーク内に存在する。つま り、±1次回折光による位置合わせ信号(ビート信号) のみを用いることにしても安定した強度を得ることので きるデューティー比の領域でもって位置合わせ信号(ビ ート信号〉を得ることができる。

【0047】なお、ウェハ上の位置合わせマークMK4 は、そのデューティー比(S/L)を連続的に変化させ た構成としていたが、これに限らず、断続的にデューテ ィー比を変化させた構成でもよい。

【0048】図5は、図4の変形例としてのパターン盤

大図である。位置合わせマークMKSは、マークのデュ ーティー比(S/L)を断続的に変化させた構成として いる。マークMK5に対してヘテロダイン干渉法を利用 した位置合わせ方法を採用する。このような機成によっ ても、位置合わせ信号(ビート信号)が安定した強度で 得られるデューティー比が必ずそのマーク内に存在す

【0049】上記第4実施形態及びその変形例の構成に よれば、製造プロセスによって位置合わせマークのデュ 10 ーティー比(S/L)が変化したとしても、位置合わせ 不能や位置合わせ精度の劣化を防止することができる。 また、従来では位置合わせマークのデューティー比(S /し)を1に近付けるために各製造工程毎に条件出しを 実施していたが、それが不要になるという利点もある。 【0050】図6は、本発明の第6実施形態に係る露光 装置の要部構成を示す概額図である。上述のようにヘテ ロダイン干渉法を利用した位置合わせ方式で、窓光装置 60において、ウェハWF上の位置合わせマークMKに 照射すべき位置合わせ光(二光泉)の入射角を可変とす してもよい。また、第2実施形態のようにx, y方向の 20 る。ずなわち、アライメントに要するレンズALの前段 に設けられた光路シフト部OPS1、2を制御してマー クへの入射角を切替える副御機構61を設ける。

> 【0051】例えば、図示しない光源からの目e‐Ne レーザー光しくはビームスプリッターBSを介し、それ ぞれの音響光学素子AOM1, AOM2、各回折用の光 学フィルターFLT1, FLT2を経る。このように得 **られる僅かに周波数の異なる二光束は、例えばハービン** グミラーの回転副御を伴う光路シフト部OPS1、2及 びレンズALを介する。これにより、位置合わせ用の二 光束は、制御機構61に応じた光路シフト部OPS1, 2の制御で前記第1 実施形態や第3 実施形態に対応可能 なそれぞれ所定の角度でもって目的の位置合わせマーク に照射される。

【0052】また、前記第2実施形態、第4実施形態の ようなマーク形状によって、限られたスペースでより多 くの位置合わせ信号を得て、その中から最適な位置合わ せ信号を選択することができる(複数でもよい)。信号 処理部62で上記位置合わせ信号とリファレンス信号と がディジタル化され、演算プロセッサによって互いの位 40 相差が計算される。位置合わせ信号の入射角度、信号取 得領域の異なる複数種類の位相差算出結果から割り出さ れるようにしてもよい。とのようにして、計測レンジを 広く、そして位置合わせずれを追い込むことができ、高 精度な位置合わせを実現する。

【0053】上記各実施形態によれば、別の位置合わせ センサーを用いて予めウェハの位置ずれを追い込まなく ても、小さいスペースの位置合わせマーク配置を有効に 利用し、高精度な位置合わせに到達することができる。 この結果、位置合わせセンサーが複数になることによる 光用位置合わせマークの構成を示す回折エッジ部分の拡 50 システムの復雑化、高コスト化の懸念は解消される。。

5/2/2005

(6)

特闘2002-305139

[0054]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ヘテロダイン干渉法の位置合わせ方式を利用するにあた り、小さいスペースで工夫した位置合わせマーク配置を 有効に利用する。そのために、位置合わせ光(僅かに周 波敷の異なる二光束)の入射角度を可変制御する。これ により、別の位置合わせセンサーを用いて予めウェハの 位置ずれを追い込まなくても、高精度な位置合わせに到 達することができる。この結果、マーク配置のスペース 効率を劣化させず、安価に位置合わせ精度の向上が実現 10 できるパターン窓光用位置合わせマーク及び位置合わせ 方法及び露光装置を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)、(b)は、本発明の第1実施形態に係 るバターン露光用位置合わせマーク及び位置合わせ方法 を示す構成図である。

【図2】本発明の第2実施形態に係るバターン認光用位 置合わせマークを示す構成図である。

【図3】本発明の第3実施形態に係るバターン認光用位 置合わせマークに対する位置合わせ方法を示す構成図で\*20 WF…ウェハ

\*ある。

【図4】本発明の第4 実施形態に係るバターン露光用位 置合わせマークを示す構成図である。

【図5】図4の変形例としてのパターン露光用位置合わ せマークの模成を示す回折エッジ部分の拡大図である。

【図6】本発明の第5 実施形態に係る認光装置の要部構 成を示す機関図である。

【図7】従来のバターン露光用位置合わせマーク及び位 置合わせ方法の一例を示す構成図である。

【符号の説明】

MK、MK 1~5…位置合わせマーク

60…露光装置

61…制御機構

62…信号処理部

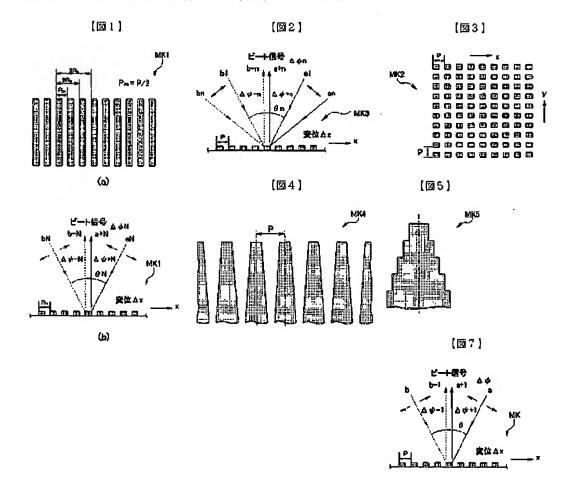
AOM1, 2…音響光学素子

AL…レンズ

BS…ビームスプリッター

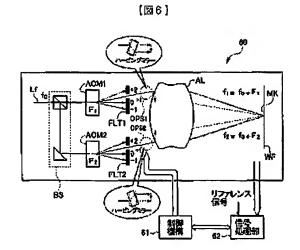
FLT1, 2…光学フィルター

OPS1, 2…光路シフト部



(7)

特闘2002-305139



フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

F i H 0 1 L 21/30

j-73-1' (容考) 525W

Fターム(参考) 2F065 AA02 AA03 BB28 CC19 FF52 GG05 HH12 LL04 LL12 LL21 5F046 EA07 EB01 FA05 FA06 FB10 FC04